



SUNXI SPINAND

驱动开发指南

版本号: 1.0
发布日期: 2021.02.01

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2021.02.01	AW1669	建立初始版本



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 术语、缩略语及概念	2
3 流程设计	3
3.1 体系结构	3
3.2 源码结构	4
3.3 关键数据定义	4
3.3.1 flash 设备信息数据结构	4
3.3.2 flash chip 数据结构	6
3.3.3 aw_spinand_chip_request	7
3.3.4 ubi_ec_hdr	7
3.3.5 ubi_vid_hdr	8
3.4 关键接口说明	10
3.4.1 MTD 层接口	10
3.4.1.1 aw_rawnand_mtd_erase	10
3.4.1.2 aw_rawnand_mtd_read	11
3.4.1.3 aw_rawnand_mtd_read_oob	11
3.4.1.4 aw_rawnand_mtd_write	11
3.4.1.5 aw_rawnand_mtd_write_oob	12
3.4.1.6 aw_rawnand_mtd_block_isbad	12
3.4.1.7 aw_rawnand_mtd_block_markbad	12
3.4.2 物理层接口	13
3.4.2.1 aw_spinand_chip_read_single_page	13
3.4.2.2 aw_spinand_chip_write_single_page	13
3.4.2.3 aw_spinand_chip_erase_single_block	13
3.4.2.4 aw_spinand_chip_isbad_single_block	14
3.4.2.5 aw_spinand_chip_markbad_single_block	14
4 模块配置	15
4.1 uboot 模块配置	15
4.2 kernel 模块配置	15
4.3 env.cfg	18

插 图

3-1 UBI 架构	3
3-2 PEB-LEB	10
4-1 u-boot-spinand-menuconfig	15
4-2 UBI	15
4-3 ker_nand-cfg	16
4-4 ker_spinand	16
4-5 spi-1	16
4-6 spi-2	17
4-7 DMA-1	17
4-8 DMA-2	17
4-9 SID	18
4-10 menuconfig_spinand_ubifs	18
4-11 build-mkcmd	18

1 概述

1.1 编写目的

介绍 Sunxi SPINand mtd/ubi 驱动设计, 方便相关驱动和应用开发人员

1.2 适用范围

本设计适用于所有 sunxi 平台

1.3 相关人员

Nand 模块开发人员, 及应用开发人员等

2 术语、缩略语及概念

MTD: (Memory Technology device) 是用于访问存储设备的 linux 子系统。本模块是 MTD 子系统的 flash 驱动部分

UBI: UBI 子系统是基于 MTD 子系统的，在 MTD 上实现 nand 特性的管理逻辑，向上屏蔽 nand 的特性

坏块 (Bad Block): 制作工艺和 nand 本身的物理性质导致在出厂和正常使用过程中都会产生坏块



3 流程设计

3.1 体系结构

NAND MTD/UBI 驱动主要包括 5 大组件，如下图：

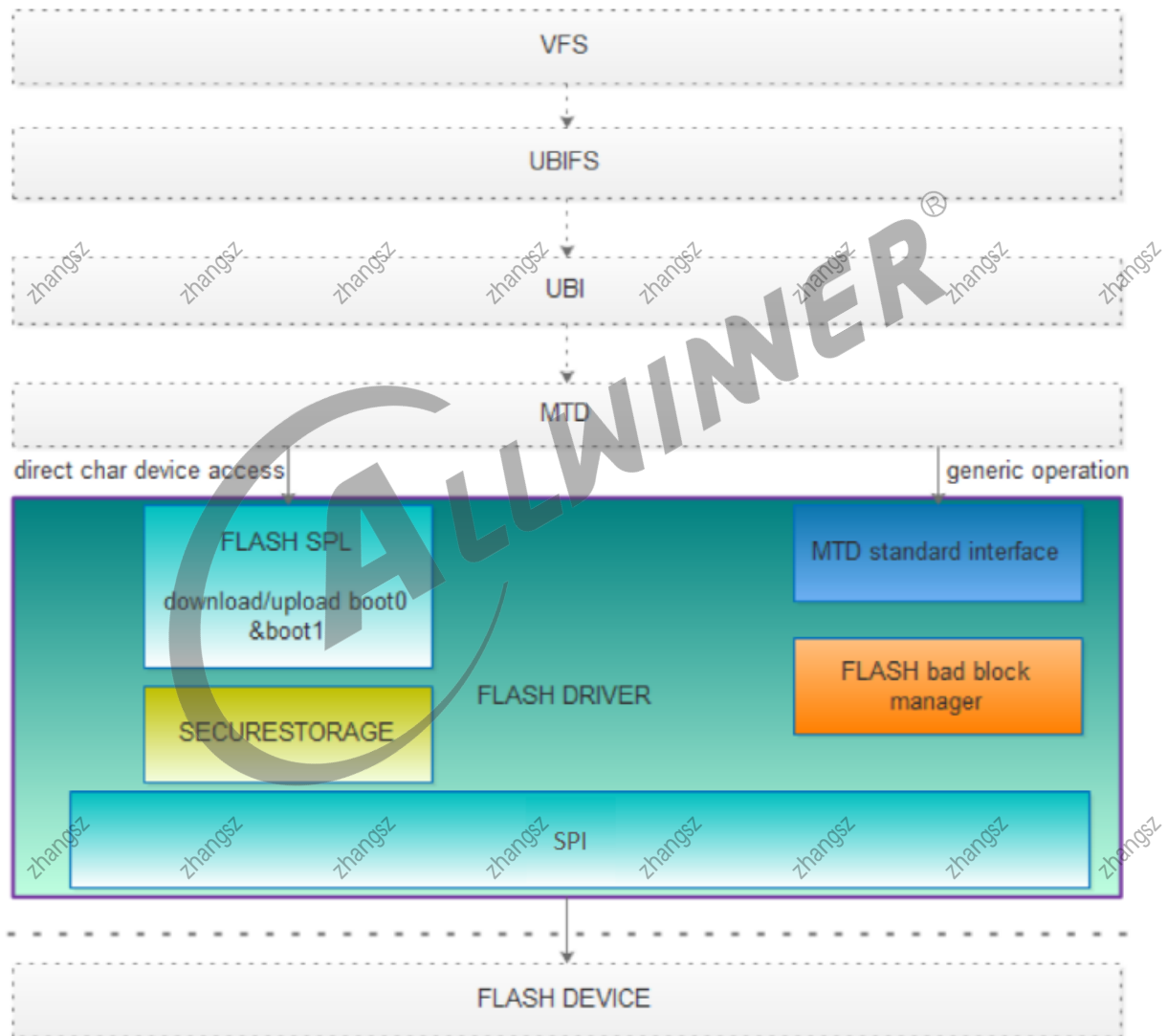


图 3-1: UBI 架构

说明： MTD standard interface: 对接 MTD 层通用读写接口 FLASH bad block manager: 驱动层对 flash 坏块的管理 FLASH SPL: 主要是实现读写 boot0、boot1，可用于 ioctl 对 boot0、boot1 的升级 SECURESTORAGE: 主要是给上层提供私有数据的管理 SPI: HOST 端控制器层的实现

3.2 源码结构

kernel 源码目录：linux-5.4/drivers/mtd/awnand/spinand

```
.
├── Kconfig
├── Makefile
├── physic
│   ├── bbt.c
│   ├── cache.c
│   ├── core.c
│   ├── ecc.c
│   ├── id.c
│   ├── Makefile
│   ├── ops.c
│   └── physic.h
├── secure-storage.c
├── sunxi-common.c
├── sunxi-core.c
├── sunxi-debug.c
├── sunxi-nftl-core.c
└── sunxi-spinand.h
```

内核目录下

```
`-- include
   |-- linux
   |-- mtd
   |-- aw-spinand.h
```

3.3 关键数据定义

3.3.1 flash 设备信息数据结构

```
struct aw_spinand_phy_info {
    const char *Model;
    unsigned char NandID[MAX_ID_LEN];
    unsigned int DieCntPerChip;
    unsigned int BlkCntPerDie;
    unsigned int PageCntPerBlk;
    unsigned int SectCntPerPage;
    unsigned int OobSizePerPage;
#define BAD_BLK_FLAG_MARK            0x03
#define BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE    0x00
#define BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE    0x01
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE     0x02
#define BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE     0x03
    int BadBlockFlag;
#define SPINAND_DUAL_READ             BIT(0)
#define SPINAND_QUAD_READ             BIT(1)
#define SPINAND_QUAD_PROGRAM          BIT(2)
#define SPINAND_QUAD_NO_NEED_ENABLE  BIT(3)
#define SPINAND_ONEDUMMY_AFTER_RANDOMREAD BIT(8)
```



```
int OperationOpt;
int MaxEraseTimes;
#define HAS_EXT_ECC_SE01          BIT(0)
#define HAS_EXT_ECC_STATUS        BIT(1)
enum ecc_status_shift ecc_status_shift;
int EccFlag;
enum ecc_limit_err EccType;
enum ecc_oob_protected EccProtectedType;
};
```

说明：

- Model: flash 的 model 名字
- NandID: flash 的 id 码
- DieCntPerChip: 每 chip 的 die 个数
- BlkCntPerDie: 每 die 有多少个 block
- PageCntPerBlk: 每 block 有多少个 page
- SectCntPerPage: 每 page 有多少个扇区
- OobSizePerPage: 每 page 的 oob 大小
- BadBlockFlag: 坏块标志存放在每个 block 的那个 page 中
 1. BAD_BLK_FLAG_FRIST_1_PAGE
 2. BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE
 3. BAD_BLK_FLAG_LAST_1_PAGE
 4. BAD_BLK_FLAG_LAST_2_PAGE
- OperationOpt: 支持的操作
 1. SPINAND_DUAL_READ
 2. SPINAND_QUAD_READ
 3. SPINAND_QUAD_PROGRAM
 4. SPINAND_QUAD_NO_NEED_ENABLE
 5. SPINAND_ONEDUMMY_AFTER_RANDOMREAD
- MaxEraseTimes: 最大擦除数据
- EccFlag: 特性物料读 ecc status 所需目录不同
- GD5F1GQ4UCYIG 通过 0Fh + C0h 获取 ecc status, 则无需配置 EccFlag
- MX35LF1GE4AB 通过 7Ch + one dummy byte 获取 ecc status, 则配置 EccFlag = HAS_EXT_ECC_STATUS
- EccType: 设置 ecc 值对应的状态关系
- EccProtectedType: 在 spare 区选择收 ecc 保护的 16byte 作为 oob 区

例 (MX35LF2GE4AD) :

```
{
    .Model          = "MX35LF2GE4AD",
    .NandID          = {0xc2, 0x26, 0x03, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff},
    .DieCntPerChip   = 1,
    .SectCntPerPage  = 4,
    .PageCntPerBlk   = 64,
    .BlkCntPerDie    = 2048,
    .OobSizePerPage  = 64,
    .OperationOpt     = SPINAND_QUAD_READ | SPINAND_QUAD_PROGRAM |
        SPINAND_DUAL_READ,
    .MaxEraseTimes    = 65000,
    .EccFlag          = HAS_EXT_ECC_STATUS,
    .EccType          = BIT4_LIMIT5_TO_8_ERR9_TO_15,
    .EccProtectedType = SIZE16_OFF4_LEN4_OFF8,
    .BadBlockFlag     = BAD_BLK_FLAG_FIRST_2_PAGE,
},
```

3.3.2 flash chip 数据结构

```
struct aw_spinand_chip {
    struct aw_spinand_chip_ops *ops;
    struct aw_spinand_ecc *ecc;
    struct aw_spinand_cache *cache;
    struct aw_spinand_info *info;
    struct aw_spinand_bbt *bbt;
    struct spi_device *spi;
    unsigned int rx_bit;
    unsigned int tx_bit;
    unsigned int freq;
    void *priv;
};
```

此结构定义了 flash chip 层的物理模型数据结构以及 chip 层对 flash 的操作接口。

- aw_spinand_chip_ops: flash 读、写、擦等操作接口
- aw_spinand_ecc: flash ecc 读、写和校验操作接口
- aw_spinand_cache: 对缓存 page 的管理, 提高读写效率
- aw_spinand_info: flash ID、page size 等信息及获取信息的操作接口
- aw_spinand_bbt: flash 坏块表及管理等操作接口
- spi_device: spi 父设备的操作结构体
- rx_bit: 读状态操作标志
- tx_bit: 写状态操作标志

3.3.3 aw_spinand_chip_request

```
struct aw_spinand_chip_request {  
    unsigned int block;  
    unsigned int page;  
    unsigned int pageoff;  
    unsigned int ooblen;  
    unsigned int datalen;  
    void *databuf;  
    void *oobbuf;  
  
    unsigned int oobleft;  
    unsigned int dataleft;  
};
```

操作目标结构体，改结构体填充我们待操作的 block 的那个 page 的多少偏移的数据 databuf/oobbuf

- block: 待操作块
- page: 待操作页
- pageoff: 操作偏移
- ooblen: 操作 oob 长度
- datalen: 操作数据长度
- databuf: 操作目标数据
- oobbuf: 操作目标 oob

3.3.4 ubi_ec_hdr

```
struct ubi_ec_hdr {  
    __be32 magic;  
    __u8 version;  
    __u8 padding1[3];  
    __be64 ec; /* Warning: the current limit is 31-bit anyway! */  
    __be32 vid_hdr_offset;  
    __be32 data_offset;  
    __be32 image_seq;  
    __u8 padding2[32];  
    __be32 hdr_crc;  
} __packed;
```

@magic: erase counter header magic number (%UBI_EC_HDR_MAGIC)

@version: version of UBI implementation which is supposed to accept this UBI image

@padding1: reserved for future, zeroes

@ec: the erase counter

@vid_hdr_offset: where the VID header starts

@data_offset: where the user data start

@image_seq: image sequence number

@padding2: reserved for future, zeroes

@hdr_crc: erase counter header CRC checksum

EC: Erase Count, 记录块的擦除次数, 在 ubiattach 的时候指定一个 mtd, 如果 PEB 上没有 EC, 则用平均的 EC 值, 写入 EC 值只有在擦除的时候才会增加 1

3.3.5 ubi_vid_hdr

```
struct ubi_vid_hdr {
    __be32 magic;
    __u8 version;
    __u8 vol_type;
    __u8 copy_flag;
    __u8 compat;
    __be32 vol_id;
    __be32 lnum;
    __u8 padding1[4];
    __be32 data_size;
    __be32 used_ebs;
    __be32 data_pad;
    __be32 data_crc;
    __u8 padding2[4];
    __be64 sqnum;
    __u8 padding3[12];
    __be32 hdr_crc;
} __packed;
```

@magic: volume identifier header magic number (%UBI_VID_HDR_MAGIC)

@version: UBI implementation version which is supposed to accept this UBI image (%UBI_VERSION)

@vol_type: volume type (%UBI_VID_DYNAMIC or %UBI_VID_STATIC)

@copy_flag: if this logical eraseblock was copied from another physical eraseblock (for wear-leveling reasons)

@compat: compatibility of this volume(%0, %UBI_COMPAT_DELETE, %UBI_COMPAT_IGNORE, %UBI_COMPAT_PRESERVE, or %UBI_COMPAT_REJECT)

@vol_id: ID of this volume

@lnum: logical eraseblock number

@padding1: reserved for future, zeroes

@data_size: how many bytes of data this logical eraseblock contains

@used_ebs: total number of used logical eraseblocks in this volume

@data_pad: how many bytes at the end of this physical eraseblock are not used

@data_crc: CRC checksum of the data stored in this logical eraseblock

@padding2: reserved for future, zeroes

@sqnum: sequence number

@padding3: reserved for future, zeroes

@hdr_crc: volume identifier header CRC checksum

参数说明

@sqnum 是创建此 VID 头时的全局序列计数器的值。每次 UBI 写一个新的 VID 头到 flash 时，全局序列计数器都会增加，比如当它将一个逻辑的 eraseblock 映射到一个新的物理的 eraseblock 时。全局序列计数器是一个无符号 64 位整数，我们假设它永远不会溢出。**@sqnum**(序列号) 用于区分新旧版本的逻辑擦除块。

有两种情况，可能有多个物理 eraseblock 对应同一个逻辑 eraseblock，即在卷标识头中有相同的 **@vol_id** 和 **@lnum** 值。假设我们有一个逻辑的擦除块 L，它被映射到物理的擦除块 P。

1. 因为 UBI 可以异步擦除物理上的擦除块，所以可能出现以下情况：L 被异步擦除，所以 P 被安排擦除，然后 L 被写入，即。映射到另一个物理的擦除块 P1，所以 P1 被写入，然后不干净的重启发生。结果-有两个物理的 eraseblock P 和 P1 对应同一个逻辑的 eraseblock L。但是 P1 的序列号更大，所以 UBI 在连接 flash 时选择 P1。
2. UBI 不时地将逻辑擦除块移动到其他物理擦除块，以达到损耗均衡的目的。例如，如果 UBI 将 L 从 P 移动到 P1，在 P 被物理擦除之前会发生不干净的重启，有两个物理擦除块 P 和 P1 对应于 L，UBI 必须在 flash 连接时选择其中一个。**@sqnum** 字段表示哪个 PEB 是原始的（显然 P 的 **@sqnum** 更低）和副本。但是选择具有更高序列号的物理擦除块是不够的，因为不干净的重新引导可能发生在复制过程的中间，因此 P 中的数据被损坏（P->P1 没复制完）。仅仅选择序号较低的物理擦除块是不够的，因为那里的数据可能很旧（考虑在复制之后向 P1 添加更多数据的情况）。此外，不干净的重启可能发生在擦除 P 刚刚开始的时候，所以它会导致不稳定的 P，“大部分”是 OK 的，但仍然有不稳定的情况。

UBI 使用 **@copy_flag** 字段表示这个逻辑擦除块是一个副本。UBI 还计算数据的 CRC，当数据被移动时，并将其存储在副本 (P1) 的 **@data_crc** 字段。因此，当 UBI 需要从两个 (P 或 P1) 中选择一个物理擦除块时，会检查新块 (P1) 的 **@copy_flag**。如果它被清除，情况就简单了，新的就会被选中。如果设置了该值，则检查副本 (P1) 的数据 CRC。如果 CRC 校验和是正确的，这个物理擦除块被选中 (P1)。否则，将选择较老的 P。

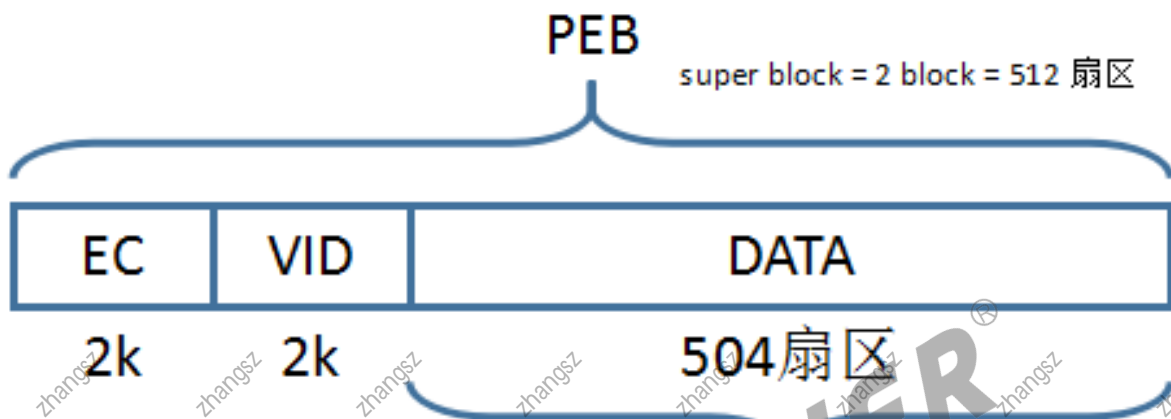
如果是静态卷，**@data_crc** 字段包含逻辑擦除块内容的 CRC 校验和。对于动态卷，它不包含 CRC 校验和规则。唯一的例外情况是，当物理擦除块的数据被磨损均衡子系统移动时，磨损均衡子系统计算数据 CRC，并将其存储在 **@data_crc** 字段中。

@used_ebs 字段仅用于静态卷，它表示该卷的数据需要多少个擦除块。对于动态卷，这个字段不被使用并且总是包含 0。

@data_pad 在创建卷时使用对齐参数计算。因此，@data_pad 字段有效地减少了该卷的逻辑擦除块的大小。当一个人在 UBI 卷上使用面向块的软件（比如，cramfs）时，这是非常方便的。

LEB 与 PEB

block size = 128k 为例



EC: 擦除计数、及其他重要信息

VID: Volume ID、logical eraseblock号

图 3-2: PEB-LEB

3.4 关键接口说明

3.4.1 MTD 层接口

3.4.1.1 aw_rawnand_mtd_erase

```
static int aw_rawnand_mtd_erase(struct mtd_info *mtd, struct erase_info *instr)
```

description: mtd erase interface

@mtd: MTD device structure

@instr: erase operation description structure

return: success return 0, fail return fail code

3.4.1.2 aw_rawnand_mtd_read

```
static int aw_rawnand_mtd_read(struct mtd_info *mtd, loff_t from, size_t len, size_t *retlen, u_char *buf)
```

description: mtd read interface

@mtd: MTD device structure

@from: offset to read from MTD device

@len: data len

@retlen: had read data len

@buf: data buffer

return: success return max_bitflips, fail return fail code

3.4.1.3 aw_rawnand_mtd_read_oob

```
static int aw_rawnand_mtd_read_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t from, struct mtd_oob_ops *ops)
```

description: mtd read data with oob

@mtd: MTD device structure

@ops: oob operation description structure

return: success return max_bitflips, fail return fail code

3.4.1.4 aw_rawnand_mtd_write

```
static int aw_rawnand_mtd_write(struct mtd_info *mtd, loff_t to, size_t len, size_t *retlen, const u_char *buf)
```

description: mtd write data interface

@to: offset to MTD device

@len: want write data len

@retlen: return the written len

@buf: data buffer

return: success return 0, fail return code fail

3.4.1.5 aw_rawnand_mtd_write_oob

```
static int aw_rawnand_mtd_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to, struct mtd_oob_ops *ops)
```

description: write data with oob

@mtd: MTD device structure

@to: offset to MTD device

@ops: oob operation description structure

return: success return 0, fail return code fail

3.4.1.6 aw_rawnand_mtd_block_isbad

```
static int aw_rawnand_mtd_block_isbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
```

description: check block is badblock or not

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start (align to simu block size)

return: true if the block is bad, or false if the block is good

3.4.1.7 aw_rawnand_mtd_block_markbad

```
static int aw_rawnand_mtd_block_markbad(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
```

description: mark block at the given offset as bad block

@mtd: MTD device structure

@ofs: offset the mtd device start

return: success to mark return 0, or fail return fail code.

3.4.2 物理层接口

3.4.2.1 aw_spinand_chip_read_single_page

```
static int aw_spinand_chip_read_single_page(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                             struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Read physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.2 aw_spinand_chip_write_single_page

```
static int aw_spinand_chip_write_single_page(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                              struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Write physics on a page

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.3 aw_spinand_chip_erase_single_block

```
static int aw_spinand_chip_erase_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                              struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Erase physics on a block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.4 aw_spinand_chip_isbad_single_block

```
static int aw_spinand_chip_isbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                              struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

3.4.2.5 aw_spinand_chip_markbad_single_block

```
static int aw_spinand_chip_markbad_single_block(struct aw_spinand_chip *chip,  
                                                struct aw_spinand_chip_request *req)
```

description: Set to bad block

@chip: See 3.3.2

@req: See 3.3.3

return: zero on success, else a negative error code.

4 模块配置

4.1 uboot 模块配置

```
Device Drivers-->Sunxi flash support-->  
[*]Support sunxi nand devices  
[*]Support sunxi nand ubifs devices  
[*]Support COMM NAND V1 interface
```

如下图：

```
--- Sunxi flash support  
[*] Support sunxi nand devices  
[*] Support sunxi nand ubifs devices  
[ ] Support COMM NAND interface  
[*] Support COMM NAND V1 interface  
[ ] Support sunxi spinor devices  
[ ] support sunxi sdmmc devices
```

图 4-1: u-boot-spinand-menuconfig

4.2 kernel 模块配置

```
Device Drivers->Memory Technology Device(MTD) support-->sunxi-nand
```

```
[ ] Retain master device when partitioned  
RAM/ROM/Flash chip drivers --->  
Mapping drivers for chip access --->  
Self-contained MTD device drivers --->  
< > OneNAND Device Support ----  
< > Raw/Parallel NAND Device Support ----  
< > SPI NAND device Support ----  
[ ] sunxi-nand --->  
LPDDR & LPDDR2 PCM memory drivers --->  
< > SPI-NOR device support ----  
[*] Enable UBI - Unsorted block images --->  
< > HyperBus support ----
```

图 4-2: UBI

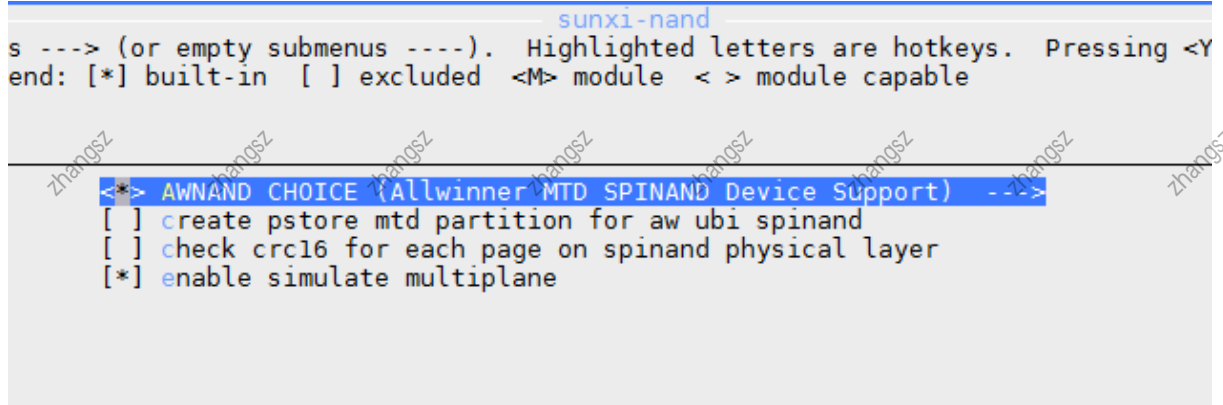


图 4-3: ker_nand-cfg



图 4-4: ker_spinand

Device Drivers->SPI support



图 4-5: spi-1

```

< > Freescale SPI controller and Aeroflex Gaisler GRLIB SPI controller
< > OpenCores tiny SPI
< > Rockchip SPI controller driver
< > SiFive SPI controller
< > Allwinner A10 SoCs SPI controller
< > Allwinner A31 SPI controller
< > Macronix MX25F04 SPI controller
< * > SUNXI SPI Controller
< > Xilinx SPI controller common module
< > Xilinx ZynqMP QSPI controller
*** SPI Protocol Masters ***
< > User mode SPI device driver support

```

图 4-6: spi-2

Device Drivers->DMA Engine support

```

< > Sound card support ----
    HID support ---->
[ ] USB support ----
< > MMC/SD/SDIO card support ----
< > Sony MemoryStick card support ----
[ ] LED Support ----
[ ] Accessibility support ----
[ * ] Real Time Clock ---->
[ * ] DMA Engine support ---->
    DMABUF options ---->
[ ] Auxiliary Display support ----
< > Userspace I/O drivers ----
[ ] Virtualization drivers ----
[ ] Virtio drivers ----
Microsoft Hyper-V guest support

```

图 4-7: DMA-1

```

*** DMA Devices ***
< > Altera / Intel mSGDMA Engine
< * > Allwinner A31 SoCs DMA support
< > Synopsys DesignWare AXI DMA support
< > Freescale eDMA engine support
< > Intel integrated DMA 64-bit support
< > Qualcomm Technologies HIDMA Management support
< > Qualcomm Technologies HIDMA Channel support
< > Synopsys DesignWare AHB DMA platform driver
*** DMA Clients ***

```

图 4-8: DMA-2

Device Drivers->SOC (System On Chip)

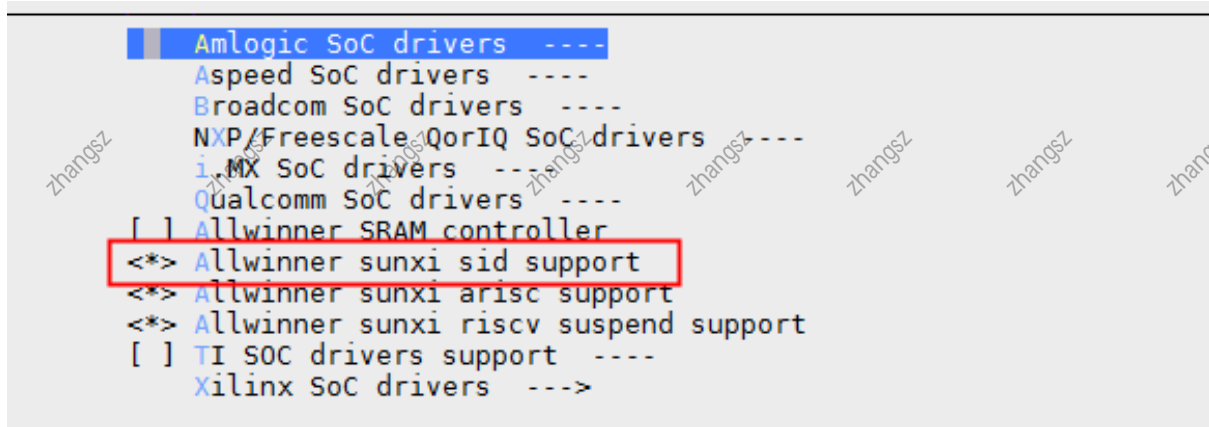


图 4-9: SID

File systems-->Miscellaneous filesystems-->

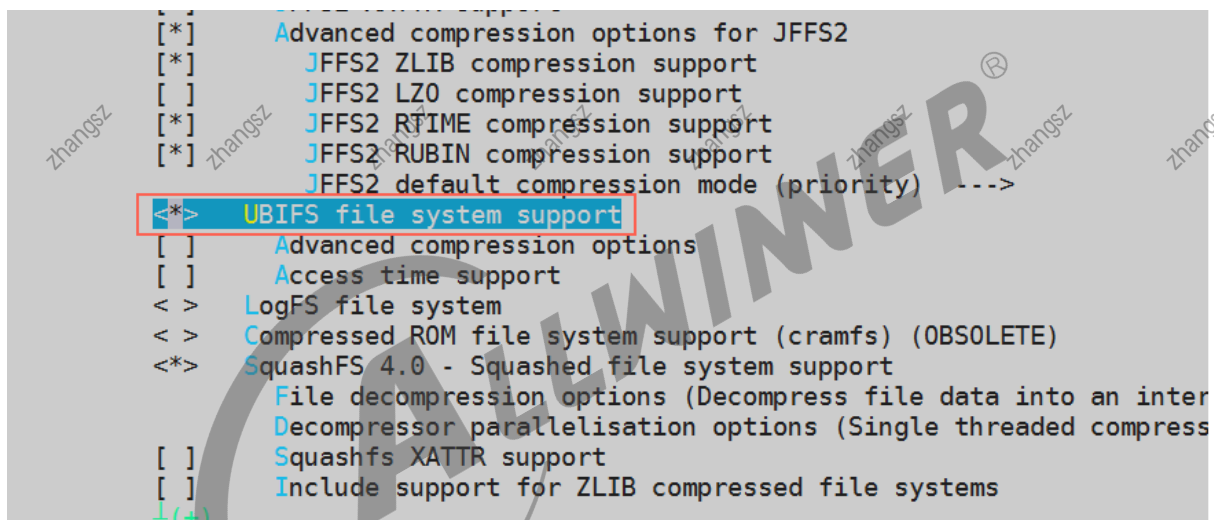


图 4-10: menuconfig_spinand_ubifs

4.3 env.cfg

在 env.cfg 中添加修改下值，setargs_nand_ubi 先 copy 一份 setargs_nand 再添加对应变量

```

nand_root=ubi0_4
mtd_name=sys
rootfstype=ubifs,rw
setargs_nand_ubi=setenv bootargs ubi.mtd=${mtd_name}
                        rootfstype=${rootfstype}

```

图 4-11: build-mkcmd

著作权声明

版权所有 © 2022 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、 **全志科技** （不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。